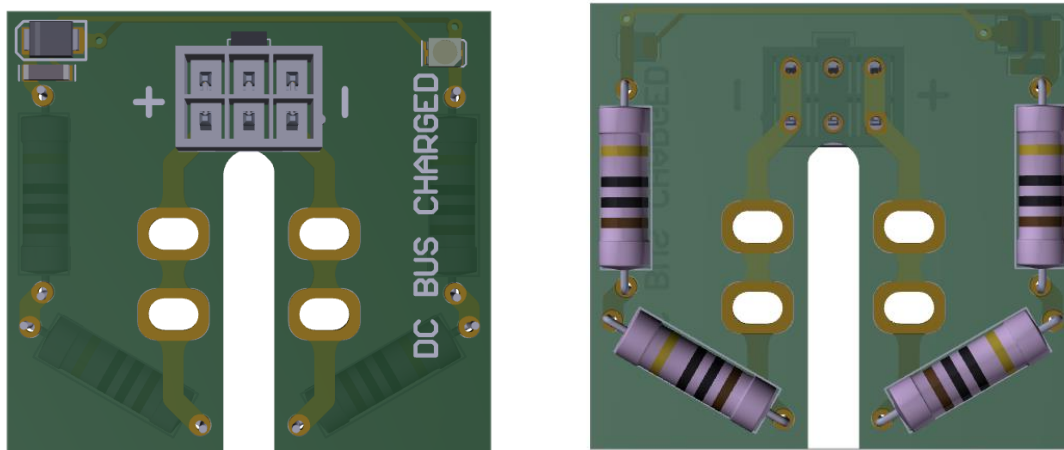


1. Rysunki poglądowe:



2. Specyfikacja:

Płyta obwodów rozładowczych musi spełniać poniższe wymagania:

1. Obudowa:

a. Brak

2. Złącze zasilające:

a. Brak

3. Właściwości przejściówki:

a. Rezystory rozładowcze

b. Dioda sygnalizacyjna LED

4. PCB:

a. Grubość: PCB 1.55mm

b. Warstwy: 2

c. Solder maska: zielona

d. Rodzaj wykończenia: złoczone

e. Opisy: białe (warstwa TOP)

5. Emisja zakłóceń elektromagnetycznych zgodna z normami europejskimi

6. Wymiary: 48mm x 44mm

3. BOM

MF	MFPN	Comment	Description	Designator	Quantity
WURTH	64900621122	WE-4.20 mm Male Dual Row V	WR-MPC4 Mini power connector	C1	1
ON SEMICONDUCTOR	1SMB5918BT3G	5.1V	Zener Diode	DZ1	1
OSGSDAS1C1A-LM	OSGSDAS1C1A-LM	LED	Led Diode	LED1	1
ROYAL OHM	PMR3S-22K	22k/3W	Resistor THT	R1, R2, R4, R5	4
ROYAL OHM	SMD1206-150R	150R	Resistor SMD	R3	1